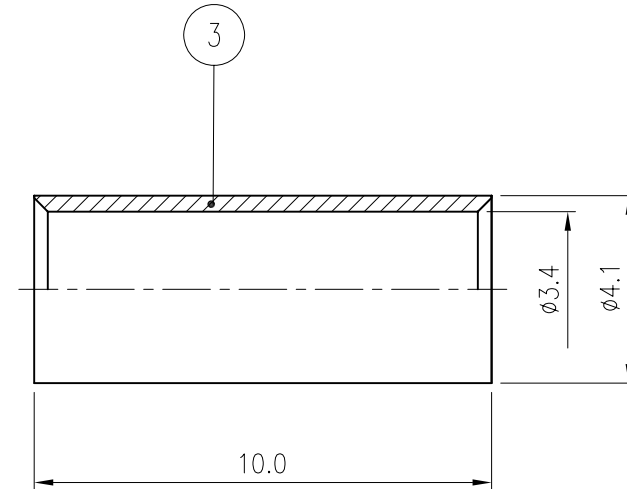
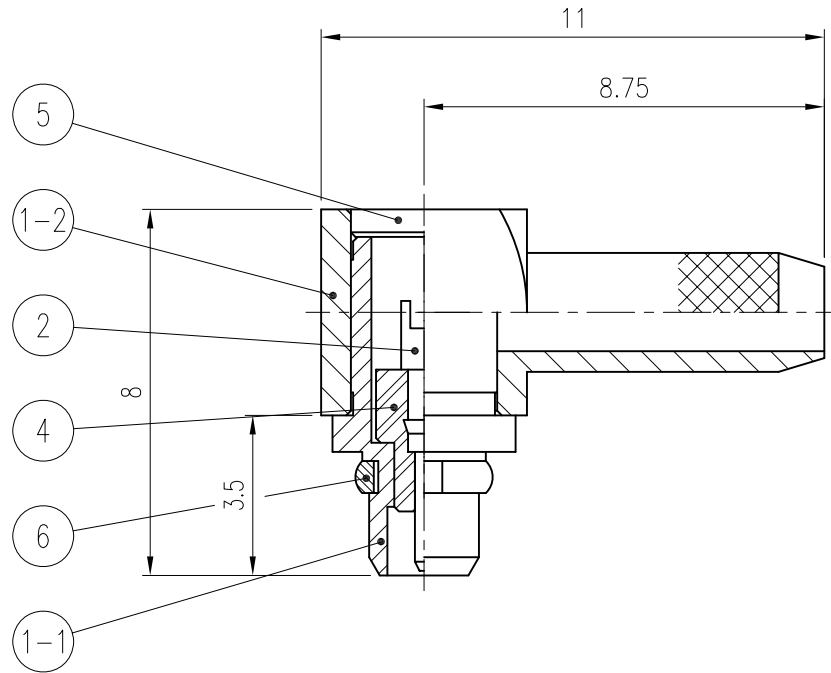


1										수 정 내 용				
가령										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00001-5/1	
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00007-5/1	
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00014-N/1 (H1501)	
3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00041-5/1	
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00014-5/1	
1	1-2 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00030-5/1	DBD00005-3/1
	1-1 BODY	1	MBsBD	Gold Plate		DBD00010-3/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2001. 1. 26.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명 MMCX50 CABLE PL RG316DS		
열처리	재도						
보호파막처리	작성부서	연 구 소			A4	도번 CN00012-7/2	
	척도 6/1	단위 mm	중량				